
Obsah

| | |
|--|------------|
| Předmluva | 9 |
| 1. Úvod | 11 |
| 2. Stav rozvoje elektronických ústředen ve světě | 15 |
| 2.1 Poloelektronické systémy | 19 |
| 2.2 Elektronické systémy na principu prostorového spojování | 21 |
| 2.3 Číslicové spojovací systémy | 23 |
| 2.4 Společné otázky dalšího vývoje elektronických spojovacích systémů | 26 |
| 3. Přehled elektronických spojovacích systémů | 30 |
| 3.1 Elektronické spojovací systémy pro veřejné sítě | 30 |
| 3.1.1 Číslicové spojovací systémy E 10 | 30 |
| 3.1.2 Číslicové spojovací systémy MT 20/25 a MT 35 | 42 |
| 3.1.3 Číslicový spojovací systém EWSD | 50 |
| 3.1.4 Číslicový spojovací systém ITT 12 | 61 |
| 3.1.5 Číslicový spojovací systém AXE 10 | 67 |
| 3.1.6 Číslicový spojovací systém ESS 5 | 76 |
| 3.2 Elektronické spojovací systémy pro pobočkové sítě | 80 |
| 3.2.1 Elektronické pobočkové ústředny UE 200 | 80 |
| 3.2.2 Číslicové pobočkové ústředny SX 2000 | 85 |
| 3.2.3 Elektronické pobočkové ústředny vyráběné v MLR | 88 |
| 3.2.4 Elektronické pobočkové ústředny ASB 100 a ASB 900 | 93 |
| 3.2.5 Číslicové pobočkové ústředny MD 110 | 97 |
| 3.3 Číslicové spojovací systémy v zemích RVHP | 98 |
| 3.4 Vývoj číslicových spojovacích systémů v ČSSR | 99 |
| 4. Moderní principy spojování | 103 |
| 4.1 Elektromechanické prvky v elektronických ústřednách | 104 |
| 4.2 Problémy elektronického spínání hovorových obvodů | 110 |
| 4.3 Prostorové spojovací pole v elektronických ústřednách | 112 |
| 4.4 Příklady spínacích mikroelektronických matic pro prostorové spojovací pole | 116 |
| 4.5 Příklady spojovacích polí prostorových | 122 |
| 4.6 Číslicové spojování | 133 |
| 4.7 Převod analogového signálu na číslicový | 139 |
| 4.8 Základní rozhraní číslicového spojovacího pole | 143 |
| 4.9 Mikroelektronické spínací prvky pro číslicové spojování | 147 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 4.10 | Provozní poměry ve spojovacích polích elektronických | 159 |
| 4.11 | Optické spínací prvky | 164 |
| 5. | Nové směry v programovém řízení | 168 |
| 5.1 | Přechod od centralizovaného řízení k decentralizovanému. | 169 |
| 5.2 | Decentralizované řízení | 170 |
| 5.3 | Řízení malých elektronických ústředen | 180 |
| 5.4 | Prostředky řízení | 180 |
| 5.5 | Příklad architektury a charakteristiky mikroprocesoru | 189 |
| 5.6 | Spolupráce řídicích jednotek při decentralizovaném řízení. | 193 |
| 6. | Programování elektronických telefonních ústředen | 199 |
| 6.1 | Struktura programového vybavení elektronických ústředen | 201 |
| 6.2 | Vývoj programovacích jazyků | 202 |
| 6.3 | Programovací jazyky CCITT | 205 |
| 6.3.1 | Programovací jazyk SDL | 207 |
| 6.3.2 | Programovací jazyk CHILL | 215 |
| 6.3.3 | Programovací jazyk MML | 220 |
| 6.4 | Návrh programového vybavení | 227 |
| 6.5 | Údržba a změny programového vybavení za provozu ústředny | 232 |
| 7. | Signalizace v číslicových spojovacích systémech a sítích | 234 |
| 7.1 | Účastnická signalizace na analogových účastnických vedeních | 235 |
| 7.2 | Signalizace na účastnických číslicových vedeních | 237 |
| 7.3 | Vnitřní signalizace v číslicovém spojovacím systému | 239 |
| 7.4 | Signalizace meziústřednová | 241 |
| 7.5 | Signalizace přiřazená vedením | 245 |
| 7.6 | Typy signalizace v čís. síti | 246 |
| 7.7 | Centralizovaná signalizace | 250 |
| 7.8 | Signalizační systém CCITT č. 6 | 251 |
| 7.9 | Signalizační systém CCITT č. 7 | 255 |
| 8. | Trendy ve vývoji elektronických telefonních ústředen a sítí | 260 |
| 8.1 | Nové funkce spojovacích systémů | 261 |
| 8.2 | Integrované systémy a sítě | 263 |
| 8.3 | Základní předpoklady realizace integrovaných systémů a sítí | 267 |
| 8.4 | Model OSI. | 272 |
| 8.5 | Postup zavádění integrovaných systémů a sítí | 274 |
| 8.6 | Dálková konference | 277 |
| 8.7 | Synchronizace v číslicových spojovacích systémech a integrovaných sítích | 279 |
| 8.8 | Synchronizace v účastnických telefonních sítích s číslicovým přenosem | 285 |
| 9. | Další rozvoj mikroelektroniky a jeho vliv na strukturu, vlastnosti a perspektivu elektronických ústředen | 289 |
| 9.1 | Přehled rozvoje mikroelektroniky | 291 |
| 9.2 | Rozvoj mikroprocesorů | 297 |
| 9.3 | Polovodičové paměti | 299 |
| 9.4 | Mikroelektronické obvody pro účastnické vstupy telefonní ústředny | 302 |

| | | |
|------------|--|------------|
| 9.4.1 | Mikroelektronické řešení účastnického vstupu pro analogově pracující telefonní ústředny | 303 |
| 9.4.2 | Mikroelektronické řešení účastnického vstupu pro číslicové spojovací systémy | 308 |
| 9.4.3 | Mikroelektronické řešení pro číslicové rozhraní mezi telefonní ústřednou a číslicovými telefonními přístroji | 321 |
| 9.4.4 | Mikroelektronické obvody pro účastnickou sadu pro vyšší napětí | 324 |
| 9.5 | Integrované obvody pro spojovací pole elektronických telefonních ústředěn | 327 |
| 9.6 | Integrované obvody v zařízeních signalizace | 327 |
| 10. | Moderní koncepce telefonních přístrojů | 330 |
| 10.1 | Tlačítková volba | 331 |
| 10.2 | Ostatní mikroelektronické obvody v telefonním přístroji | 338 |
| 10.3 | Telefonní přístroje pro číslicové sítě | 339 |
| 10.4 | Kombinované terminály pro integrované sítě | 343 |
| 11. | Provozní hlediska využití elektronických spojovacích systémů | 349 |
| 11.1 | Začleňování elektronických ústředěn do sítě | 351 |
| 11.1.1 | Koncentrace výstavby elektronických ústředěn | 354 |
| 11.1.2 | Překrývací síť elektronických ústředěn | 355 |
| 11.2 | Očíslování | 356 |
| 11.3 | Tarifování | 357 |
| 11.4 | Velikost ústředěn | 358 |
| 11.5 | Údržba elektronických ústředěn | 359 |
| 11.5.1 | Diagnostika elektronických spojovacích systémů | 360 |
| 11.5.2 | Diagnostické metody | 362 |
| 11.5.3 | Centralizace údržby | 365 |
| | Závěr | 368 |
| | Literatura | 369 |